



平成 18 年 7 月 19 日

各 位

会 社 名 トーカロ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 中平 怜
(コード番号 3433 東証第1部)
問 合 せ 先 専務取締役
管理本部長 太田 義人
電 話 番 号 078-411-5561

東京工場における設備増強の実施に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 7 月 19 日開催の取締役会において、当社東京工場における製造棟の新設ならびに製造設備の増強を実施することについて下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 設備増強理由

当社の主要取引分野である「半導体製造装置業界」では堅調な需要拡大が見込まれており、今後同業界からの溶射加工受注量の増加が予想されます。また半導体デバイスの高密度化（回路の微細化）に伴い、溶射皮膜の一層の高機能化・高品質化が求められております。

これらに対処するため、このたび東京工場におきまして、製造棟の新設ならびに製造設備の増強を実施することとしたものであります。

2. 増強設備概要

工場所在地	千葉県船橋市行田一丁目1番1号
建築面積	597㎡(180坪)
延べ床面積	4,141㎡(1,252坪)
建物構造	鉄骨造10階建
製造設備	溶射加工関連設備
投資総額	約13億円(内建設関連 約9億50百万円)

3. 設備増強の実施日程

平成 18 年 7 月 建築請負契約締結・工事着工
平成 19 年 1 月 建物竣工予定
平成 19 年 3 月 製造設備稼働予定

4. 今後の見通し

建物の竣工ならびに製造設備の稼働は当期末を予定しており、当期の業績への影響はございません。

以 上